



2021年8月3日

各位

会社名 株式会社フジインコーポレーテッド
 代表者名 代表取締役社長 関 敬 史
 (コード番号 5384 東証・名証第一部)
 問合せ先 財務本部副本部長 川 島 敏 裕
 (TEL 052-503-8181)

業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

2021年5月12日に公表した業績予想及び配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

2022年3月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(2021年4月1日～2021年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	21,000	3,800	3,850	3,000	121.36
今回発表予想(B)	24,500	5,500	5,600	4,200	169.90
増減額(B-A)	3,500	1,700	1,750	1,200	48.54
増減率(%)	16.7	44.7	45.5	40.0	40.0
(ご参考)前期第2四半期実績 (2021年3月期第2四半期)	20,427	3,718	3,694	2,855	115.49

2022年3月期通期連結業績予想数値の修正(2021年4月1日～2022年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	43,500	8,500	8,600	6,200	250.80
今回発表予想(B)	47,000	10,200	10,350	7,400	299.34
増減額(B-A)	3,500	1,700	1,750	1,200	48.54
増減率(%)	8.0	20.0	20.3	19.4	19.4
(ご参考)前期実績 (2021年3月期)	41,956	7,639	7,709	5,607	226.85

修正の理由

当第1四半期連結累計期間において、最先端半導体デバイス向け CMP 製品及びシリコンウェハ向け製品の販売が増加したことから、売上高及び利益が予想を上回る結果となりました。最近の業績動向を踏まえ、2022年3月期第2四半期累計及び通期連結業績予想を修正いたします。

● 配当予想の修正について

	年間配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2021年5月12日公表)	円 60	円 65	円 125
今回修正予想	80	65	145
当期実績			
(ご参考) 前期実績 (2021年3月期)	50	65	115

修正の理由

上記の業績予想の修正を踏まえ、2022年3月期の配当予想を修正いたします。

(注) 業績予想及び配当予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報による判断及び仮定に基づいたものであり、実際の業績や配当額は今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。

以 上